# THIN-FILM SOLAR CELL

Patent number:

JP10074967

**Publication date:** 

1998-03-17

Inventor:

NAKADA TOKIO

Applicant:

MORIRIKA KK; NAKADA TOKIO

Classification:

- international:

H01L31/04; C23C14/06

- european:

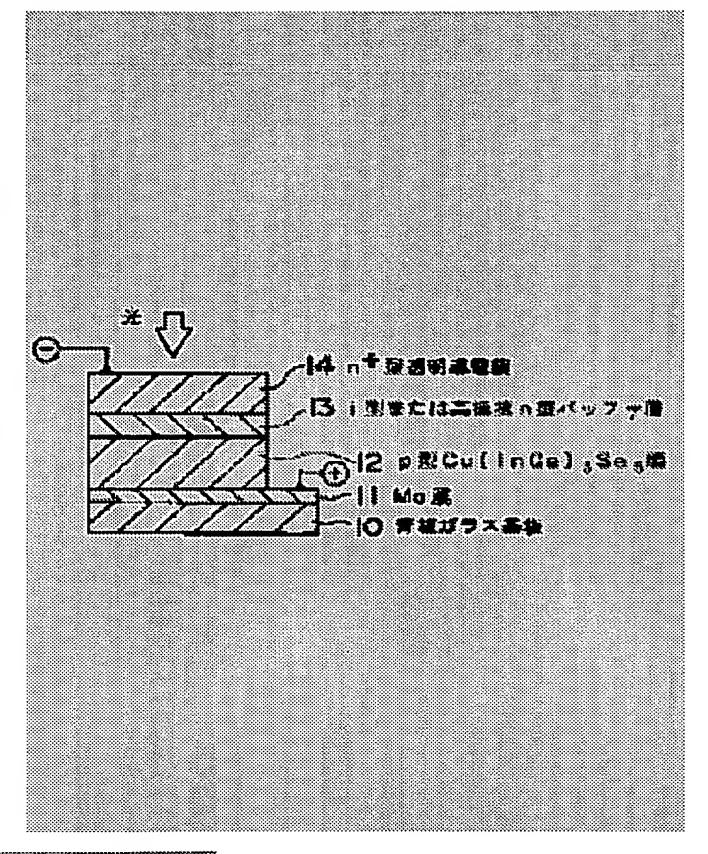
Application number: JP19960228412 19960829

Priority number(s): JP19960228412 19960829

Report a data error here

### Abstract of JP10074967

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a thin-film solar cell, used as a light absorbing layer having a proper carrier concentration by forming a p-type compound semiconductor thin film, containing lb group element, III group element and VIb group element in a range where the ratio of lb group element to III group element has a particular value. SOLUTION: An Mo film 11 is formed on a blue plate glass substrate 10. On this film, Na is added together with Cu vapor deposition in the first half of the film formation, in the last half of the film formation, a p-type Cu (In1-x Gax )3 Se5 film 12 is formed by creating no Cu state or an insufficient state for Cu, without adding Na. By doing this, Cu/ (In+Ga) is in the ronge of more than 0.22 but less than 0.75. Thereafter, the surface of p-type Cu (In1x Gax )3 Se5 film 12 is washed, a CdS film of a high resistance n-type buffer layer 13 is formed, moreover, ZnO:Al film 14 of the transparent conductive film is formed, by doing this, a thin-film solar cell having a p-type CIS-based material in a new range of composition as a light-absorbing layer can be obtained.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-74967

(43)公開日 平成10年(1998) 3月17日

(51) Int.CL\*

識別記号

庁内盛理番号

F 1

技術表示箇所

H01L 31/04

C 2 3 C 14/06

H01L 31/04

C 2 3 C 14/06

# 客査請求 有 : 請求項の数13 · OL · (全 9 頁)

(21)出願番号

特顯平8-228412

(22)出鎮日

平成8年(1996)8月29日

(71) 出版人。000138233 張林 - - -

株式会社モリリカ

神奈川県横浜市泉区和泉町3321番地

(71)出題人 391008593

中田、時夫。

東京都府中市小柳町6-23-40

(72) 発明者 中田 時夫

東京都府中市小柳町6-23-40

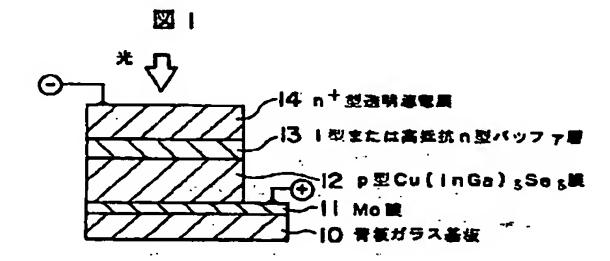
(74)代理人 弁理士 三品 岩男

#### (54)【発明の名称】 游院太陽電池

# (57)【要約】

【課題】従来用いることができなかった新規な組成のp 型CIS系材料を光吸収層とした太陽電池を製造する方 法を提供する。

【解決手段】光吸収層12として、Ib族元素と、III 族元素と、VIb族元素とを含むp型の化合物半導体薄 膜を有する。化合物半導体薄膜は、 La族元素が添加さ れ、化合物半導体薄膜に含まれるIb族元累のIII族元 素に対する比率が、0.22以上0.75以下である。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】光吸収層として、Ib族元素と、III族元素と、VIb族元素とを含むp型の化合物半導体薄膜を有し、

前記化合物半導体薄膜は、Ia族元素が添加され、 前記化合物半導体薄膜に含まれるIb族元素のIII族元 素に対する比率が、0.22以上0.75以下であることを特徴とする薄膜太陽電池。

【請求項2】請求項1において、前配化合物半導体薄膜に含まれる I b族元素の VI.b 族元素に対する比率が、 0.2以上 0.5以下であることを特徴とする薄膜太陽 電池

【請求項3】請求項1において、前記化合物半導体薄膜。 に含まれる I b 族元素のIII 族元素に対する比率が、 2000年 0.28以上0.5.2以下であることを特徴とする薄膜 2000 太陽電池

【請求項4】請求項1において、前配化合物半導体薄膜は、前配Ib族元素として、Cuを含み、前配III族元素として、Cuを含み、前配III族元素として、InおよびGaのうちの少なくとも一方を含み、前配VIb族元素として、SおよびSeのうちの少なくとも一方を含むことを特徴とする薄膜太陽電池。

【請求項5】請求項4において、前記化合物半導体薄膜の組成は、Cu(Ini=Ga),(S.Sei=)。膜で表され、0≦x≦1、1.33≦y≦4.5、2≦z≦5、0≦m≤1であることを特徴とする薄膜太陽電池。 【請求項6】請求項1において、前記化合物半導体薄膜には、前記Ia族元素として、Na、Li、KおよびR

【請求項7】請求項1において、前記p型の化合物半導体薄膜に接する位置に配置された、n型の化合物半導体薄膜を有し、

bのうちの少なくとも一つが添加されていることを特徴

前記n型の化合物半導体薄膜は、Ib族元素と、III族元素と、VIb族元素とを前記p型の化合物半導体薄膜と同じ組成で含むことを特徴とする薄膜太陽電池。

【請求項8】請求項1において、前記化合物半導体薄膜は、基板上にIb族元素と、III族元素と、VIb族元素ととを供給する工程により成膜され、

## 前記工程は、

とする薄膜太陽電池。

Ib族元素供給量のIII族元素供給量に対する比率を、目的とする組成の前配化合物半導体薄膜に含まれるIb族元素のIII族元素に対する比率よりも高くするとともに、Ia族元素を前配基板上に供給する第1ステップと、

Ib族元素供給量のIII族元素供給量に対する比率を、 前記第1ステップよりも小さくする第2ステップとを有 することを特徴とする薄膜太陽電池。

【請求項9】請求項8において、前記第2ステップにおけるIb族元素供給量を0にすることを特徴とする薄膜太陽電池。

【請求項10】請求項8において、前配第1ステップに おけるIII族元素供給量を0にすることを特徴とする薄 膜太陽電池。

【請求項11】請求項8において、前配第1ステップで前記Ia族元素を供給するために、Ia族元素とVIb族元素との化合物、および、Ia族元素とVIIb族元素との化合物のうちの少なくとも一方を供給することを特徴とする薄膜太陽電池。

【請求項12】請求項11において、前記Ia族元素とVIb族元素との化合物のVIb族元素が、S、Se、および、Teのいずれかであり、前記Ia族元素とVIIb族元素との化合物のVIIb族元素がF、Cl、および、Brのいずれかであることを特徴とする薄膜太陽電池。【請求項13】請求項8において、前記成膜工程において、Ib族元素と、III族元素と、VIb族元素と、Ia族元素とを基板に供給する方法が、気相成長法であることを特徴とする薄膜太陽電池。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CuInSeiで 表されるCIS系材料の薄膜を光吸収層に用いた太陽電 池の製造方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】安価な薄膜太陽電池として、p型のCIS系薄膜を光吸収層として用いた薄膜太陽電池の開発が行われている。

【0003】近年では、CIS系薄膜を用いた太陽電池のうち、基板としてソーダガラスを用いたものが高いエネルギー変換効率を示すことが報告されたことから、Na元素をCIS系薄膜に導入する研究が行われている。【0004】例えば、特開平8-102546号公報には、Ib族とIIIa族とVIa族元素からなる化合物半導体薄膜を堆積する際に、Ia族とVIa族元素からなる化合物半導体薄膜を堆積した半導体薄膜を用いた太陽電池や、Ib族とIIIa族とVIa族元素からなる化合物半導体薄膜と、Ia族とVIa族元素からなる化合物半導体薄膜と、Ia族とVIa族元素からなる化合物消膜を交互に少なくとも二層以上堆積した半導体薄膜を用いた太陽電池が開示されている。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の CIS系薄膜を用いた太陽電池は、変換効率がCIS系 薄膜の組成に大きく依存しており、高効率を得られる範 囲は、組成CuIn,SeiにおいてCu/(In+G a)が0.85から0.95程度すなわち1.05≦y ≦1.18程度の狭い組成範囲に限られていた。これ は、y組成がこの範囲からずれると、急激にキャリア決 度が低下し、さらにはn型になってしまうため、pn接 合を構成できなくなるためである。

【0006】また、CuIn,Se.は、1.04eV程度の禁制帯幅であるが、Inの一部をGaに置き換えC

u (Ini-Gal),Seiにすることにより、太陽光の 波長に対応する禁制帯幅1.4に近づけることができる ことが知られている。しかしながら、x組成を大きくすると、結晶性の劣化により高い変換効率の太陽電池が得られなくなるため、x組成を0.25~0.35に押さえざるを得ないという問題もある。そのため、従来のCIS系薄膜太陽電池では、光吸収層の禁制帯幅を1.2eV程度より大きくすることができなかった。

【0007】本発明は、従来用いることができなかった 新規な組成のp型CIS系材料を光吸収層とした太陽電 池を製造する方法を提供することを目的とする。

### [0008]

【課題を解決するための手段】: 上記目的を達成するために、本発明によれば、以下のような太陽電池が提供される。

【0009】すなわち、光吸収層として、Ib族元素と、III族元素と、VIb族元素とを含むp型の化合物半導体薄膜を有し、前配化合物半導体薄膜は、Ia族元素が添加され、前配化合物半導体薄膜に含まれるIb族元素のIII族元素に対する比率が、0.22以上0.75以下であることを特徴とする薄膜太陽電池である。

#### [0010]

【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態について図面を用いて説明する。

【0011】発明者らは、後述するNaを添加する成膜方法を用いて、z組成およびx組成を固定し、y組成を変化させて、Cu(Ini-Gax),Se:膜を作成し、その特性を測定した。その結果、<u>図10</u>のように、従来はキャリア濃度が低いため、太陽電池の光吸収層として不向きであったCu/(In+Ga)≦0.75、すなわち、1.33≦yの組成においても、10"~10°cm²程度の太陽電池用材料として適当なキャリア濃度となることがわかった。また、熟起電力の測定から、この組成領域では従来n型伝導であったが、Naの添加によってp型伝導に反転することも明らかとなった。Na添加によるn型からp型への伝導型の反転の理由は、今のところ明らかではないが、結晶格子を形成する3価のInと1価のNaが置換し、アクセプタが生成したものと考えられる。

【0012】  $Cu/(In+Ga) \le 0.75$ 、すなわち、1.33  $\le y$ の組成範囲には、②5の擬二元相図のように、欠陥挺カルコパイライト型構造のCuIniSei結晶相(②5におけるB相)が存在することが知られている。よって、本発明の成膜方法で得られたCu(Ini-Ga.), Se.膜が $Cu/(In+Ga) \le 0.75$ 、すなわち、1.33  $\le y$ の組成範囲では、少なくともCuIniSei結晶相が含まれると考えられる。そこで、X線回折により、本発明の成膜方法により得られたCu(Ini-Ga.), Sei膜(Cu/(In+Ga)=0.5)を分析したところ、②4に黒丸で示したよう

に、欠陥擬カルコパイライト構造に特有な回折ピークが 観測され、Cu I ni Sei結晶相が存在することが確認 された

【0013】また、CuIniSe結晶の均整帯幅は、 1.3eVであることが知られており、CuInSei 系よりも禁制帯幅が0.2eV広くなり、太陽光スペクトルに対する整合性が良好となるため、高効率太陽電池 の実現に有利である。

【0014】このように、本発明によるNaを添加する
成膜方法を用いることにより、従来はキャリア濃度が極
めて低いために光吸収層として層として用いることので
きなかった租成のCu(Ini-Ga)、Se、膜を、適切
なキャリア濃度をもつp型光吸収層として用いた薄膜太 腸電池を得ることが可能になった。よって、本発明の薄
膜太陽電池の光吸収層の組成は、照5の相図においてCuIniSeが指晶が形成される範囲であり、Cu/(In+Ga)が0.22以上0.75以下の範囲、すなわち、1.33≦y≦4.5である。特に望ましくは、CuIniSeが指晶のみが形成される範囲であり、Cu/(In+Ga)が0.28以上0.52以下の範囲、すなわち、1.92≦y≦3.57である。また、Cu/Seの範囲は、0.2以上0.5以下の範囲、すなわち、2≦z≦5である。

【0015】ここで、本発明によるNaを添加したCu (Ini-Gai)、Sei膜(以下、CIGS膜ともいう) の成膜方法を説明する。

【0016】本実施の形態では、多源真空蒸着法を用いて成膜している。蒸着源として、Cu、In、Ga、Seの各蒸着源と、Naの蒸着源として、NaiSeを用いる。各蒸着源の蒸発量の時間的変化を、図5个図りのいずれかのように制御することにより、CIGS膜を成膜する。

【0017】すなわち、CIGS膜を成膜する際に、必要な膜厚が得られる成膜時間を前半と後半の2段階に分け、前半にCu過剰(Cu/(In+Ga)>1)にするとともに、NaiSeを蒸発させる。これに対し、後半は、前半よりもCu不足にし、しかも、NaiSeは蒸発させない。Seの蒸発量は、前半後半を通じて一定にする。本実施の形態では、Se/(Cu+In+Ga)が2~3になるようにした。

【0018】具体的には、CIGS膜、すなわちCu (Ini-Gaz),Sez膜の目的とする組成xyzを定めておき、この組成のCu(Ini-Gaz),Sez膜を蒸着法によって得るために必要なCu蒸発量、In蒸発量、Ga蒸発量、Se蒸発量を、各元素の基板への付着率に応じて計算または実験により予め求めておく。

【0019】そして、実際に、Cu(Ini-Gax)、Sex原を成膜する際には、例えば、図8の制御方法を用いる場合には、成膜時間の前半に、上述の予め求めたCu茶発量よりもCuを多く蒸発させ、後半には、上述の

子め求めたCu蒸発量よりもCuを少なく蒸発させるようにCu蒸発量を制御し、基板へ結果的に堆積されるCu(Ini-Ga)、Se.膜が予め定めた組成になるようにするのである。

【0020】また、図6の制御方法の場合には、CIG S膜を目的とする組成にするために必要な量のCu元素 をすべて成膜前半に蒸発させ、後半にはCuの蒸発を停止させる。

【0023】なお、図gの制御方法のように、シャッターが開状態になってからCuおよびNaiSeの蒸発を開始させる方法を用いることもできる。

【0024】また、図6~図3の各制御方法において、 CIGS膜の成膜中の基板の温度は、550℃にしてい る。また、SeがCIGS膜の表面から再蒸発するのを 防ぐために、Cu、In、Gaの蒸発を停止させてか ら、基板温度が350℃以下になるまで、Seを続けて 蒸発させている。

【0025】本発明の成膜方法により得られたCIGS 膜をオージェ電子分光(AES)により分析した。なお、成膜中の蒸発量の時間的変化の制御方法には、図りの方法を用いた。その結果、得られたCIGS膜の膜厚方向について、Cu、In、Ga、Seの各元素がほぼ一定の濃度で検出され、Cu、In、Ga、Seの組成が膜厚方向についてほぼ一様になっていることがわかった。これは、Cuが膜厚方向に拡散したためであると考えられる。

【0026】また、Na元素は、表面近傍でのみ検出された。このことから、成膜の前半で供給されたNaは、拡散して表面まで移動していることがわかった。また、膜中には、AESの検出限界以下の濃度のNaが存在していると考えられる。

【0027】また、本発明の成膜方法において、y組成 1.33以上の範囲でもキャリア濃度が高くな理由は、 現在のところ明白ではないが、発明者らは、その理由 が、Naを添加するタイミングに関係している考えてい る。

【0028】そこで、Naを添加するタイミングを変え て成膜した場合に、キャリア濃度がどのように変化する かを調べるために、以下のような比較例の試料を作成 し、キャリア濃度を測定した。

【0029】まず、第1の比較例として、CIGS膜を 成膜する際に、Cu、In、Ga、Seの蒸発量の制御 を本発明の成膜方法と同じにしながら、NaiSeを成 膜中の全ての時間中に蒸発させる方法を用いて、CIG S膜試料を作成した。

【0030】また、さらに第2の比較例として、CIGS膜を成膜する際に、Cu、In、Ga、Seの蒸発量の制御を本発明の成膜方法と同じにしながら、NaiSeを成膜の前半には蒸発させず、後半のみ蒸発させる方法で、CIGS膜試料を作成した。

【0031】これらの第1および第2の比較例のCIGS原のキャリア濃度を測定したところ、図10に示したように、10<sup>11</sup>以上のキャリア濃度が得られる範囲は、Cu/(Ga+In)が0.8以上、すなわち、 $y \le 1.25$ であり、Naを添加していない従来のCIGS原と同じであった。

【0032】このことから、Naを成膜中添加し続ける方法や、NaをCu不足な成膜の後半に添加する方法を用いても、組成変動に許容できるCIGS膜は得られないことがわかった。これにより、Naを添加するタイミングを、成膜の前半のCu蒸着と同時に行うことが望ましいことが確認された。

【0033】このように、本実施の形態では、CIGS 膜を成膜する際に、成膜の前半において、Cu蒸着とともにNaを添加し、成膜の後半は、Cuなし、またはCu不足な条件にするとともに、Naの添加を行わないようにすることにより、Cu(Ini-Ga.)、Se.の1.33≦yの範囲でp型にすることができる。これにより、新規な組成のp型Cu(Ini-Ga.)、Se.膜を用いた太陽電池が構成できる。

【0034】なお、上述の説明では、Na元素を添加する成膜方法を説明したが、Naの代わりにKやLiのような他のIa族元素を添加する成膜方法によっても、1.33 $\leq$ yの新しい組成範囲でp型のCIGS膜をえることができることが実験により確認できている。 【0035】つぎに、本発明の成膜方法により形成した、p型Cu(Ini-Gax)、Sex膜(1.33 $\leq$ y $\leq$ 4.5、2 $\leq$ z $\leq$ 5)を用いて構成した薄膜太陽電池について説明する。以下の説明では、一例として、本発明

【0036】まず、第一の実施の形態の薄膜太陽電池は、<u>図1</u>に示すように、育板ガラス基板10上に、下部電極のMo膜11、光吸収層としてp型Cu(InnGax):Sex膜12、i型または高抵抗のn型バッファ層13、n'型の透明導電膜14を順に積層した構成のいわゆるサブストレート型太陽電池である。

の成膜方法により形成したCu(InnGax):Sei原

を用いた太陽電池について説明する。

【0037】なお、p型Cu(Ini=Gax):Sex膜1 2には、Ia族元素として、Naを添加している。 【0038】透明導電膜14としては、Alを添加した ZnO膜を用い、i型または高抵抗n型バッファ層13 としては、CdS膜を用いている。 【0039】また、Mo [Q 11の厚さは、0.8μm程... 度、CIGS [Q 12の厚さは、1μm~4μm、i型または高抵抗n型パッファ層13の厚さは、数nm~0.3μm、透明導電 [Q 14の厚さは、0.3μm~2μmとしている。

جمر ج

【0040】図1のサブストレート型の太陽電池は、pinへテロ接合型の太陽電池である。光は、透明導電膜14個から照射され、透明導電膜14およびi型または高抵抗n型パッファ層13を透過してp型Cu(IninGa)iSes膜12に吸収され、電子正孔対を発生させ、電流が流れる。

【0041】<u>図1</u>の太陽電池を製造するための本実施の 形態の製造方法を説明する。

【-0.0.4.2】まず、青板ガラス基板1.0上にMo膜1.1 をスパッタ法により成膜する。

【0043】つぎに、Mo膜11の上に、上述の成膜方法によりp型Cu(InnGan):Sei膜12を成膜する。

【0044】この後、p型Cu(InnGan)」Sei膜 12の表面を洗浄し、溶液成長法により、i型または高 抵抗n型パッファ層13のCdS膜を形成し、さらに、 高周波マグネトロンスパッタ法により、透明導電膜とし て透明導電膜のZnO:Al膜を成膜する。以上によ り、本実施の形態のサブストレート型太陽電池が製造さ れる。

【0045】なお、CIGS膜12の表面の洗浄は、CIGS膜12の表面に存在するアルカリ金属元素等を洗い流し、CdS膜を良好に形成するために行う。洗浄方法は、本実施の形態では、CIGS膜12付き基板10を純水に数分間浸すことを数回繰り返し行う方法を用いた。そして、純水から取り出した基板10をCdS膜成長用の溶液中に移し、溶液成長法によりCIGS膜12上にCdS膜を形成する。これにより、洗浄したCIGS膜12の表面が大気中のチリなどに汚染されることなく、清浄な状態でCdS膜とCIGS膜12との間のヘテロ接合を形成できる。なお、CdS成長用の溶液としては、本実施の形態では、CdIGS膜12との形態では、CdIよチオウレアとアンモニアとを溶解した水溶液を用いた。また、CIGS膜12の表面を洗浄するために純水に浸す際には、超音波洗浄を用いることもできる。

【0046】また、第2の実施の形態のpnホモ接合型の薄膜太陽電池の構成を<u>図</u>を用いて説明する。

【0047】図2の太陽電池は、青板ガラス基板10上に、電極のMo膜11、光吸収層としてp型Cu(Ini-Ga,)·Sei膜12を有する構成は、図1と同じであるが、この上に、n型Cu(Ini-Ga,)·Sei膜23と透明導電膜24とを順に積層した構成である。この構成は、同組成でありながら、p型とn型を示す膜を用いたpnホモ接合型の薄膜太陽電池を構成している。

【0048】pnホモ接合の薄膜太陽電池は、本発明の

成膜方法により、Cu(Ini-Ga)·Se・膜をp型にすることができるようになったため、初めて可能になった太陽電池の構成である。pnホモ接合は、同組成でそれぞれp型、n型のCu(Ini-Ga)·Se・膜を積層するため、結晶の格子定数を一致させることができ、ヘテロ接合で問題となるバンド不整合や界面準位等の問題を解決できるため、高い変換効率が期待できる。(【0049】なお、n型Cu(Ini-Ga)·Se・膜23は、従来のNaを添加しない成膜方法により形成することができる。

【0050】また、図2の構成では、n型Cu(IninGa) Se 膜23によって光が吸収されるのを防ぐために、n型Cu(IninGa) Se 膜23の膜厚を薄くすることが望ましい。また、n型Cu(IninGa) Se 膜23は、キャリア濃度を最適にするために、不純物を添加することができる。
【0051】また、第3の実施の形態として、バリード型へテロ接合の太陽電池の構成を図3を用いて説明する。

【0052】基板10上には、図2の構成と同じく、電極のMo膜11、光吸収層としてp型Cu(lini-Ga、)・Sei膜12、n型Cu(lini-Ga、)・Sei膜23が積層され、さらにその上に、i型または高抵抗n型パッファ層34、n'型透明導電膜35が積層される。i型または高抵抗n型パッファ層34としては、CdS膜を、n'型透明導電膜35としては、Alを添加したZnO膜を用いることができる。

【0053】上述してきたように、本発明の成膜方法を用いることにより、Cu(In+Gax),Sex膜を1.33≦yの新規な範囲でp型にすることができるため、新規な組成の光吸収層を提供することができる。また、このp型のCu(In+Gax),Sex膜を光吸収層として用いることにより、新規な薄膜太陽電池を得ることができる。特に、同組成でありながらp型とn型のCu(In+Gax),Sex膜を形成することができるため、従来構成できなかったホモ接合の薄膜太陽電池を得ることができる。

【0054】また、図1、図2、図3の薄膜太陽電池においては、p型Cu(Ini-Gai)」Sei膜12の組成が変動した場合にも、図10のように広い組成範囲で高いキャリア濃度を保つことができるため、大面積の薄膜が太陽電池を容易に製造することができる。また、p型Cu(Ini-Gai)」Sei膜12の組成変動が許容できるため、量産にも適している。

【0055】なお、CuIniSeiの禁制帯幅は、従来から知られているように1.3eV (D.Schmid et al, J.Appl.Phys.73(6),15 March 1993)と大きい。したがって、ごく小さいx組成で、わずかにGaを添加することにより、本発明によるp型Cu(IninGai),Sei膜(1.33<math>Si

1. 4 e Vにすることができる。よって、本発明の p型 Cu(In+Gai),Se.嫫(1. :33≦y≦4. 5; 2≦ 2 ≤ 5)を光吸収層として用いることにより、光吸 収層の吸収率の高い太陽電池を得ることが可能である。 また、本発明のp型Cu(I:n=Gai),Sei膜(1. 33≦y≦4.5、2≦z≦5)は、禁制帯幅を1.4 e Vにするために添加するGaの量がわずかで良いた め、Gaの大量添加により結晶性を損なうおそれもな い。したがって、結晶性の良い膜で、禁制帯幅を大きく できるため、高い変換効率を得ることができる。 【0056】なお、上述の実施の形態では、成膜時のN。 または、Naを含む化合物、Naを含む合金を用いることに とができる。たとえば、Cuと、Lak表元素とからなる合。 金、一例としてはCuNaを用いることができる。ま た、NaiO、NaiS、NaiTe等のIa族元素―VI b族元素化合物を用いることができる。さらに、N a 🗽 F、NaCl、NaBr等のla族元素―VIIb族元素 化合物を用いることができる。CuとIa族元素とから なる合金や、Ia族元素一VIb族元素化合物を用いた 場合、CuやVIb族元素は、Cu(Ini+Gaz),Se 』膜にもともと含まれているVIb 族元素と同じ族である。 ため、結晶中に不純物として含まれても、膜の悪影響を 与えない。Ia族元素―VIIb族元素化合物を用いた場 合、VIIb族元素は、500℃以上の高温の基板温度に より蒸発し、Cu(InnGa.)、Sex膜12には取り 込まれない。

【0057】同様に、LiやK等の他のIa族元素を添加する際の蒸着源として、LiーVIb族元素化合物や、KーVIb族元素化合物や、LiーVIIb族元素化合物や、KーVIIb族元素化合物を用いることができる。

【0058】また、図6~窓立では、CIGS膜の成膜時間を前半と後半の半分に分け、前半をCu過剰にしているが、必ずしも前半と後半にわける必要はなく、成膜がCu過剰な第1段階とCu不足な第2段階とに分かれればよい。よって、各段階の時間の配分を自由に設定することができる。

【0059】また、Na元素の蒸発を終了させるタイミングを、図6~図10のようにCuを過剰から不足に切り、換えるタイミングと完全に一致させる必要はない。Na元素の蒸発時間をCu過剰な時間よりも、短め、または、長めにすることができる。

【0060】さらに、本実施の形態では、組成をCu (Ini-Ga.),Se.膜について説明したが、これに限らず、Cu In,Se.膜、Cu Ga,Se.膜、Cu In,S.膜、Cu In,(S.Se.)。膜、Cu (Ini-Ga.),(S.Se.)。膜にすることができる。これらの組成の膜を用いる場合にも、成膜の前半にCu過剰にするとともに、Na等のIa族元素を添加し、後半にCu

不足とすることにより、新規な組成範囲でp型の膜が得られる。

【006.1】また、本実施の形態では、透明導電膜14として、Alを添加したZnO膜を用いているが、n型の透明導電膜であれば他の組成の膜でも良い。例えば、BやGaやIn等の元素を添加したZnO膜、InのにSnOiを10%加えたいわゆるITO膜、および、F等の元素を添加したSnOi便等を用いることができる。

【0062】また、心型または高抵抗れ型バッファ層1

3としては、CdSを用いたが、CdS以外にも、ZnO、Zn(OH)、ZnS、In:O、InN、GaN、In:S、ZnSe、In:O、InN、GaN、In:S、ZnSe、In:S。等を用いることができる。 用いることができる。 は、本実施の形態では、太陽電池の形態として、図1、図2、図3のサブストレート型の太陽 電池を示したが、太陽電池の形態としては、この形態に 限定されるものではない。例えば、図1の構成とは逆

限定されるものではない。例えば、<u>房1</u>の構成とは逆に、青板ガラス基板10上に、透明導電膜14、i型または高抵抗n型バッファ層13、p型Cu(Ini-Ga.)。Sei12、Mo膜11を順に積層し、基板20側がり光を照射するスーパーストレート型の薄膜太陽電池にすることもできる。

【0064】また、図2、図2、図3の太陽電池の構成において、育板ガラス基板10に含まれるNa元素がCIGS膜12まで拡散するのを防ぐために、育板ガラス基板10とMo膜11との間に、Na等のアルカリ金属のブロック層として、SiOs膜等を配置することができる。

【0065】さらに、本実施の形態では、CIGS膜を 成膜する方法として多源真空蒸着法を用いたが、多源真 空蒸着法以外の方法を用いることができる。たとえば、 基板上にCu膜とIn一Ga膜とSe膜とを順に積層し ておき、加熱拡散させてCIGS膜にする固相セレン化 法や、基板上にCu膜とIn一Ga膜とを順に積層して おき、相互に拡散させるとともにSe蒸気やHュSeガ スによりセレン化する気相セレン化法や、スパッタ法等 をもちいることができる。セレン化法の場合には、Cu - 膜にNaを添加しておくことにより、本実施の形態と同 様に新規な組成範囲でp型のCIGS膜が得られると考 えられる。また、スパッタ法の場合には、本実施の形態 と同じように、成膜の前半にCu過剰にするとともにN a を添加することにより、本実施の形態と同じく、新規 な組成範囲でp型のCIGS膜が得られると考えられ る。

# [0066]

【発明の効果】上述してきたように、本発明によれば、 新規な組成範囲でp型CIS系材料を光吸収層とした薄 膜太陽電池を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【<u>図1</u>】本発明の一実施の形態のpinへテロ接合型薄膜太陽電池の構成を示す断面図。

【<u>図2</u>】本発明の一実施の形態のpnホモ接合型薄膜太陽電池の構成を示す断面図。シキリロニューで変なった。

【図3】本発明の一実施の形態のパリート型へテロ接合 薄膜太陽電池の構成を示す断面図。

【<u>腰4</u>】本発明の成膜方法によって得られたCIGS膜のX線回折による分析結果を示すグラフ。

【<u>照5</u>】CuIn,Se.の結晶相状態を示す説明図。

【図6】本発明の一実施の形態の成膜方法によってCIGS膜を成膜する際の各然着源の蒸発量の時間的変化を示すグラフ。

【<u>図7</u>】本発明の一実施の形態の成膜方法によってCI GS膜を成膜する際の各蒸着源の蒸発量の時間的変化を 示すグラフ。

日本 n + 物理明度電路 は 1型電圧は実施性の型ペッファ目 12 p型Cu(inCa), Sogui

[23]

図3
35 n<sup>+</sup>単語明整整
34 I型または高低終の型パッファ製
23 n型Cu(InGe) aSea
12 p型Cu(InGe) aSea
10 対策ガラスを推

【图8】

Se In+Ga

Cu

Ma2Se

【<u>図9</u>】本発明の一実施の形態の成膜方法によってCIGS膜を成膜する際の各蒸着源の蒸発量の時間的変化を示すグラフ。

【図10】本発明の成膜方法により得られたCIGS膜のキャリア濃度を示すグラフ。

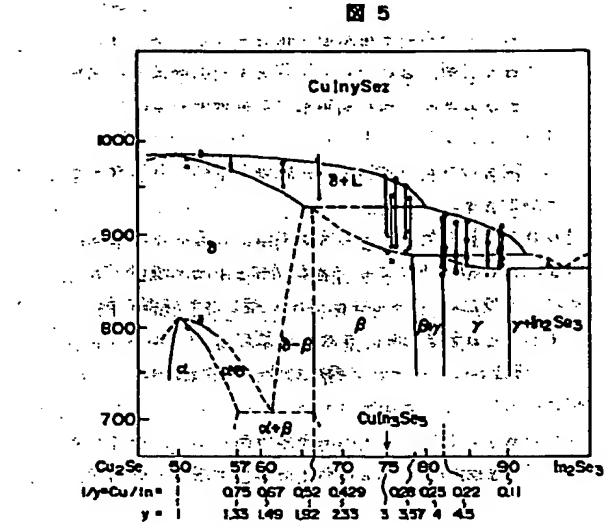
【符号の説明】
10・・・育板ガラス、11・「Mo膜、12・「pーCu(In-Ga)」Se 膜、13、34・・・・ 型または高抵抗n型パッファ層、14、35・・・ 加型の透明導電膜、23・ nーCu(In-Ga)。
Se 膜、24・・・透明導電膜

医肾经糖抗性增生 网络马属管外外外的

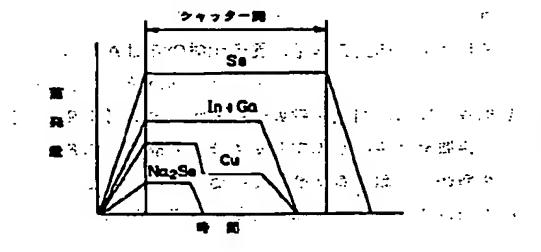
[图2]

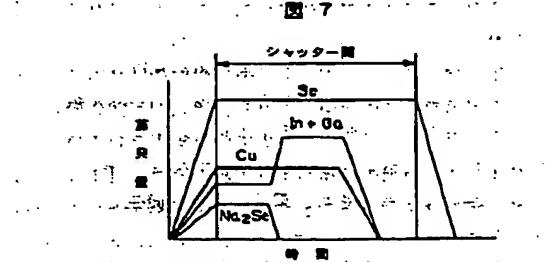
24 選明可提施 23 m型Cu(inGa);Segu 12 p型Cu(inGa)gSegu 11 Mom 10 再在ガラス基板

(101) (102)



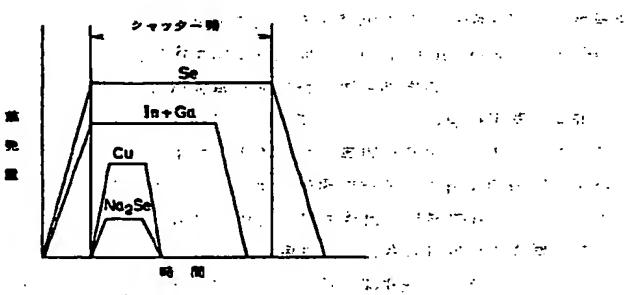
Cf CulinSe2 カルコペイライト型構造 B:CulingSeg 大陸設カルコペイライト型構造 y:CulingSeg 単状構造 B:CulinSe2 スファレライト型構造





and the second of the second o

of 🖸 🤊 common for gradient or some the 🎉 ধ the section of



[<u>[810</u>]

